**國立暨南國際大學研究成果專利申請表**

**附件一**

# **National Chi Nan University Invention Disclosure Form**

Docket Number：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

申請日期： 年 月 日

（Application Date）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.專利申請名稱  Title of Invention | (中 文) | | | | | | | | | | |
| (English) | | | | | | | | | | |
| 2.本申請案之聯絡人  Contact Persons | 1 | | 第一聯絡人  Main Contact Person | 姓名(中 文) | | | | 電子信箱  E-mail |  | | |
| Name (English) | | | | 電 話  Tel | 實驗室lab. | | |
| 辦公室office | | |
| 服務機關及單位Organization | | | | 手 機Mobile |  | | |
| 2 | | 第二聯絡人  Secondary Contact Person | 姓名(中 文) | | | | 電子信箱  E-mail |  | | |
| Name (English) | | | | 電 話  Tel | 實驗室lab. | | |
| 辦公室office | | |
| 服務機關及單位Organization | | | | 手 機Mobile |  | | |
| 3.本申請案所屬合作計畫  Research Project under which This Invention Is Developed | 計畫名稱 | | |  | | | | | | | |
| Project Title | | |  | | | | | | | |
| 計畫編號  Project Number | | |  | | | 計畫期間  Project Duration | | |  | |
| 補助單位Project Sponsor | | |  | | | | | | | |
| 4.國科會計畫  Ministry of Science and Technology Projects | 已上國科會Strike系統登錄研發成果基本資料登錄：是□　　否□ | | | | | | | | | | |
| 研發成果編號 | | |  | | | | | | | |
| 5. 發 明 人  Inventors  (註：本頁欄位不敷實際發明人數填寫時，請自行複製或增印使用。) | 1 | | 姓名(代表人)  Name  (Proj. Leader) | | (中 文) | | | 國籍 Nationality  □中華民國Taiwan, R.O.C.  □雙重國籍 duo citizenship  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他others \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| (English) | | |
| 身份證字號（ID No） | | | 服務機關及單位Organization | | |  |
| 電子郵件信箱  E-mail | |  | | | 電話及傳真  Tel & Fax | | | (T) |
| (F) |
| 永 久 地 址  Home Address | |  | | | | | | |
| 2 | | 姓 名  Name | | (中 文) | | | 國籍Nationality  □中華民國Taiwan, R.O.C.  □雙重國籍 duo citizenship  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他others \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| (English) | | |
| 身份證字號（ID No） | | | 服務機關及單位Organization | | |  |
| 電子郵件信箱  E-mail | |  | | | 電話及傳真  Tel & Fax | | | (T) |
| (F） |
| 永 久 地 址  Home Address | |  | | | | | | |
| 3 | | 姓 名  Name | | (中 文) | | | 國籍 Nationality  □中華民國Taiwan, R.O.C.  □雙重國籍 duo citizenship  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他others \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| (English) | | |
| 身份證字號（ID No） | | | 服務機關及單位Organization | | |  |
| 電子郵件信箱  E-mail | |  | | | 電話及傳真  Tel & Fax | | | (T) |
| (F) |
| 永 久 地 址  Home Address | |  | | | | | | |
| 6.專利類別  Type of Patent | □發明（Invention） □新型（New Model） □新式樣（New Type） | | | | | | | | | | |
| 7.申請國家及理由詳述  Applied-For Country (ies) and Reasons | 國家 | | | | | 理由 | | | | | |
| □ 中華民國  Taiwan, R.O.C. | | | | |  | | | | | |
| □ 美 國  U. S. A. | | | | |  | | | | | |
| □其他地區：ˍˍ | | | | |  | | | | | |
| 備註 | | | | | 本校研究成果優先申請中華民國智財權 | | | | | |
| 8.本案是否已指定專利事務所代辦申請事宜？ | □是：ˍˍˍˍˍˍˍ  □否 | | | | | | | | | | |
| 9.本案關鍵字  Keywords |  | | | | | | | | | | |
| 10.相關先前技術調查情形  Existing Relevant Technologies | 1. | 已檢索之專利資料（patent numbers）： | | | | | | | | | |
| 2. | 相類似技術或其他已發表之文獻(similar technology or literature)： | | | | | | | | | |
| 3 | 習知技術之說明及其缺失(description of the prior art and the defect)： | | | | | | | | | |
| 11.本申請案之特色  Advantages of the Invention | 1. | 本申請案之發明領域及創作目的(field and purpose of the invention)： | | | | | | | | | |
| 2. | 本申請案所欲解決之問題及其技術特點(advantages of the invention)： | | | | | | | | | |
| 12.本申請案可能應用之範圍  Applicable Fields of the Invention | 1. | 可能應用之產業(applicable industries)： | | | | | | | | | |
| 2. | 可能應用之產品(applicable products)： | | | | | | | | | |
| 3. | 可能授權之公司(potential licensees)： | | | | | | | | | |
| 13.較佳實施例之說明(Description of the Preferred Embodiments)：  請至少舉出一項關於本發明之較佳實施例(可配合圖示說明)，使熟習該技術者能了解其內容並可據以實施。 | | | | | | | | | | | |
| 14.本申請案所欲保護的專利範圍(Claims)：  請列出本技術在方法/構造/裝置/形狀/成份/組成上與習知技術(prior art)之比較，具有創新、進步或功效等獨特技術部分，得以行使排除他人侵權及請求賠償損害之專有權利。 | | | | | | | | | | | |
| 15.中文技術摘要（Description of Invention in Chinese）：  以簡明文字說明有關本發明/創作之內容特點。 | | | | | | | | | | | |
| 16.英文技術摘要（Description of Invention in English）： | | | | | | | | | | | |
| 17.本申請案是否已公開？  Is the Invention Disclosed to the Public? | □是（Yes） □否（No）  若是，請註明發表之時間及場所（If yes, please show the date and location）    若否，預計公開之日期（If no, please indicate the anticipated disclosure date）    公開之目的（請在適當空格內勾選）（The purpose of disclosure）  □學術刊物發表（Publication） □學術研討會發表（Symposium）  □展覽（Exhibition） □其他（Other）   * 為維持申請專利內容之新穎性，請勿在申請前，發表相關內容之論文。若已先行發表，**請檢附已發表之相關文獻**，並註明其發表日期及與專利內容之相關程度。   For the purpose of patent application（to maintain the novelty of your findings）,please do not publish any of your invention before application, If you have already revealed part of them to the public, please attach your publications and write down the date and their relevance to your current invention disclosure.   * 申請人保證上述資料正確無誤，倘有不實，願受法律之懲罰。   The undersigned agree to accept punishments provided for in laws in case of any deceptive activities.  **簽章（signature）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| 18.附件資料Attachments | □請檢附因應本表第10項內容進行之專利檢索報告。  □本發明(創作)之相關圖示或表格 共 頁  □其他： | | | | | | | | | | |

發明人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（簽章） 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

發明人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（簽章） 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

發明人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（簽章） 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

註：本頁欄位不敷實際發明人數填寫時，請自行複製或增印使用。

**【專利檢索報告】(範例)**

* **專利申請名稱：**
* **文獻檢索評估（表格不敷使用，請自行複製增列）**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.檢索資料庫** |  |
| **2.檢索日期** |  |
| **3.國 別** |  |
| **4.檢索條件**  **(ex:關鍵字…)** |  |
| **5.相關類似技術或已發表之專利/文獻** | **篇數：**  **（請摘錄重要檢索文獻於下）** |
| 5.1前案專利/文獻  （專利名稱與特徵摘要） | 專利/文獻名稱： |
| 摘要 |
| 5.2前案專利/文獻  （專利名稱與特徵摘要） | 專利/文獻名稱： |
| 摘要 |
| 5.3前案專利/文獻  （專利名稱與特徵摘要） | 專利/文獻名稱： |
| 摘要 |
| 5.4前案專利/文獻  （專利名稱與特徵摘要） | 專利/文獻名稱： |
| 摘要 |
| 5.5前案專利/文獻  （專利名稱與特徵摘要） | 專利/文獻名稱： |
| 摘要 |

**申請人：　　　　　　　　　　　（簽章）**

**申請日期：中華民國　　　年　　　月　　　日**